(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02186479

MANUFACTURE OF VACUUM CHAMBER IN CVD APPARATUS AND DRY ETCHING APPARATUS

62-103379 A] PUB. NO.:

May 13, 1987 (19870513) PUBLISHED:

INVENTOR(s): KATO YUTAKA

ISOYAMA EIZO

APPLICANT(s): SHOWA ALUM CORP [326265] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

60-243662 [JP 85243662] APPL. NO.:

October 29, 1985 (19851029) FILED:

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the weight of an apparatus and to improve the heat conductivity by forming films having resistance to corrosion by a reactive gas and an etching gas on a box-shaped Al body and an Al lid for a vacuum chamber.

CONSTITUTION: Films having resistance to corrosion by a reactive gas used in CVD and an etching gas used in dry etching are formed by ion plating on at least the insides of a box-shaped Al body and an Al lid for a vacuum chamber. The films are made of TiN, TiC, AlN, AlC, Al(sub 2)0(sub 3) or the like and have about 1-20.mu.m thickness. By this method, a vacuum chamber having satisfactory heat conductivity can simply be manufactured. The corrosion resistance of the vacuum chamber is comparable to or higher than that of a stainless steel vacuum chamber. ?logoff

13apr01 09:35:31 User225112 Session D2444.3

Sub account: 015290-462

\$1.97 0.180 DialUnits File347

\$1.50 1 Type(s) in Format 7

\$1.50 1 Types

\$3.47 Estimated cost File347

\$0.19 TELNET

\$3.66 Estimated cost this search

\$12.67 Estimated total session cost 0.534 DialUnits

Status: Signed Off. (4 minutes)

向日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

@公開特許公報(A) 昭62-103379

@Int,CI.4 16/50

庁内整理番号 識別記号

四公開 昭和62年(1987)5月13日

A-6793-4K 6554-4K

6554-4K 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称

C 30 B

CVD装置およびドライ・エツチング装置における真空チャンパの 製造方法

> 昭60-243662 创特 40年 昭60(1985)10月29日

四発 明 加 Ш 眀

25/08

堺市海山町6丁224番地 堺市海山町6丁224番地

昭和アルミニウム株式会社内 昭和アルミニウム株式会社内

四升 昭和アルミニウム株式 包田

堺市海山町6丁224番地

会社

弁理士 岸本 瑛之助 の代 理 人

外4名

1、発明の名称

CVD装置およびドライ・エッチング装置に おける英空チャンパの製造方法

2、特許額求の範囲

アルミニウム製賞空チャンパ用箱状本体およ び蓋体をつくった後、これらの内外両面のうち 少なくとも内面に、イオンプレーティング法に よって、CVD法に使用される反応ガスおよび ドライ・エッチングに使用されるエッチング・ ガスに対する副食性を有する皮膜を形成するこ とを特徴とするCVD装置およびドライ・エッ チング装置における真空チャンパの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

連載上の利用分野

この発明は、CVD装置およびドライ・エッ

ング装置における真空チャンパの製造方法に

従来技術とその問題点

CVD装置の真空チャンパ内には、CVD法 の安施時に、反応ガスとしてSIC!。、Si Ha Cfa . A f Cfa . PCfa . BCfa 等の腐食性ガスが導入され、ドライ・エッチン グ装置の真空チャンパ内には、ドライ・エッチ ングの実施時に、エッチング・ガスとして塩素 を含む腐焦性ガスが導入されるので、従来真空 チャンパとしてはステンレス開製のものが用い られていた。ところが、ステンレス象製の真空 チャンパは重量が大きく、しかも熱伝導性が悪 いという図箔があった。熱伝導性が十分でない と次のような問題がある。すなわち、CVD鞍 置およびドライ・エッチング装置の作動時には、

特開昭62-103379(2)

まず真空チャンパ内面を200~250℃に加 **熟することによりベーキング処理を施して真空** チャンパの内面に吸着している水分を除去して いるが、熱伝導性が盛いと、上記ペーキングの 時に真空チャンパ金体が均一に加熱されるのに 時間がかかるのである。

そこで、ステンレス網に比較して重量が小さ く、敷伝等性が優れ、しかも表面のガス放出係 世の小さなアルミニウム材で其空チャンパをつ くることも考えられているが、アルミニウムは CVD法やドライ・エッチングの実施時の反応 ガスやエッチング・ガスにより腐食させられる という問題があるので、いまだアルミニウム製 の真空チャンパは実現していないのが実情であ **5**.

この発明の目的は、上記の問題を訴決したC

ては、TIN、TIC、AIN、AIC、AI ティングに要する処理時間が長くなってコスト っ Os 容が挙げられる。TiNおよびAINか らなる皮膜は、Nz ガスを反応性ガスとして使 · 用し、蒸発金属としてTiまたはA(を使用し てイオンプレーティングを行なうことにより形 成される。TiCおよびAICからなる皮質は、 アセチレンを反応性ガスとして使用し、落発金 瓜としてTiまたはAIを使用してイオンアレ ーティングを行なうことにより形成される。A ↓2 ○2 からなる皮質は、酸素含有ガスを反応 性ガスとして使用し、煮売金属としてAℓを使 用してイオンプレーティングを行なうことによ り形成される。このような皮数の膜厚は1~2 〇四の乾頭内にあることが好ましい。その理由 は、職罪が1四未費であると、皮膜の耐食性が 十分ではなく、20畑を堪えるとイオンプレー

VD装置およびドライ・エッチング装置におけ る其空チャンパの製造方法を提供することにあ

関原点を解決するための手段

この発明によるCVD装置およびドライ・エ ッチング装置における車型チャンパの製造方法 は、アルミニウム製真空チャンパ用箱状本体お よび登体をつくった様、これらの内外両面のう ち少なくとも内面に、イオンプレーティング法 によって、CVD法に使用される反応ガスおよ びドライ・エッチングに使用されるエッチング ・ガスに対する耐食性を有する皮膜を形成する ことを特徴とするものである。

上記において、CVD法に使用される反応が スおよびドライ・エッチングに使用されるエッ チング・ガスに対する耐食性を有する皮漿とし

高につながるとともに、CVD法およびドライ ・エッチングの実施時のペーキングを繰返した さいに皮膜が割れやすくなるおそれがあるから である。上紀茂厚の剣御は、イオンプレーティ ングのさいの処理時間、反応性ガスの液量およ び流速、蒸着速度等を制御することによって行 43.

箱状本体および益体のイオンプレーティング は、本体および遊休を処理権内に配置し、これ を陰極として行なうか、あるいは本体の背口を 並体で密閉するとともに内息を真空にし、本体 および蔓体を陰極とし、その内部に蒸発金属を 配収するとともに所定の反応性ガスを導入して 行なう。

特開昭62-103379(3)

以下、この発明の実施例を比較例とともに示す。

実施備1

突旋拐4

イオンプレーティングのさいの産発金属としてAIを用いた他は上記実施例3と同様にして本体および要体の内外両面に膜厚8度のAIC皮膜を形成し、同じく上記実施例1と関係にその耐食性を調べた。その結果、本体および董体の表面には腐食は発生していなかった。

実施例5

イオンプレーティングのさいの 孫発金属として A 『を、反応性ガスとして O 』を用いた他は上記実施例 1 と同様にして本体および蓋体の内外面画に脱厚 1 O 畑の A 『』 O 』 皮膜を形成し、同じく上記実施例 1 と同様にその耐食性を講べた。その結果、本体および蓋体の表面には腐食は発生していなかった。

比较例

食は発生していなかった。

卖施例 2

イオンプレーティングのさいの 蒸発金属として A & を用いた他は上記実施例 1 と関様にして 本体および登体の内外両面に設厚 1 0 四の A & N 皮膜を形成し、同じく上記実施例 1 と同様に その耐食性を異べた。その結果、本体および要体の表面には賃食は発生していなかった。

実施領3

イオンプレーティングのさいの反応性ガスと してアセチレンを用いた他は上記実施例1と同様にして本体および登体の内外質面に機序10 四の丁1 C皮膜を形成し、同じく上記実施例1 と関係にその耐食性を構べた。その結果、本体および強体の表面には腐食は発生しているかった。

ます、アルミニウム村から真空チャンパ用箱 状本体および蓋体をつくった。そして、上配箱 状本体および蓋体を、温度150℃のSIC & 、ガス雰囲気中に1000時間放電して本体お よび蓋体の耐食性を調べた。その結果、本体お よび蓋体の表面は激しく腐食していた。

発明の効果

この発明によるCVD装置およびドライ・エッチング装置における真空チャンパの製造方法はは、アルミニウム製真空チャンパ用箱状本体および質体をつくった後、これらの内外両面のうち少なくとも内面に、イオンプレーティングはによって、CVD法に使用されるエッチングに対する耐食性を有する皮質を形成することを特徴とするものであるから、従来のステ

特開昭62~103379(3)

以下、この発明の実施例を比較例とともに示す。

灾施例 1

灾施例 4

イオンプレーティングのさいの産発金属としてA 1 を用いた他は上記実施例3 と同様にして本体および要体の内外両面に数厚 8 層のA 1 C 皮板を形成し、同じく上記実施例1 と関係にその耐食性を関べた。その結果、本体および整体の表面には腐食は発生していなかった。

イオンプレーティングのさいの茂発金鼠としてAIを、反応性ガスとしてO2を用いた他は上記実施例1と同様にして本体および黄体の内外回回に脱厚10㎞のAI2O3皮膜を形成し、同じく上記実施例1と同様にその耐食性を繋べた。その核果、本体および董体の表面には腐食は発生していなかった。

比較例

食は発生していなかった。

卖旗册2

イオンプレーティングのさいの変現金図としてA # を用いた他は上記実施明1 と同様にして本体および要体の内外両面に良厚1 0 畑のA # N皮肤を形成し、同じく上記実施明1 と同様にその耐食性を調べた。その結果、本体および整体の表面には賃食は発生していなかった。 実施側3

イオンプレーティングのさいの反応性ガスと してアセチレンを用いた他は上記実施例1と間 様にして本体および遺体の内外両面に幾年10 間のTiC皮膜を形成し、間じく上記実施例1 と関係にその耐食性を調べた。その結果、本体 および基体の表面には腐食は発生していなかっ

まず、アルミニウム材から真空チャンパ用格 状本体および弦体をつくった。そして、上記を 状本体および弦体を、提度150℃のSiC /・ 、ガス雰囲気中に1000時間放復して本体お よび盆体の耐食性を調べた。その結果、本体お よび蓋体の表面は激しく裏食していた。

発明の効果

この発明によるCVD装置およびドライ・エッチング装置における真空チャンパの製造な体をおは、アルミニウム製真空チャンパ用箱状本体および強体をつくった後、これらの内外両面のうち少なくとも内面に、イオンプレーティンスはのはに使用されるエッチングに使用されるエッチングにがけるであるから、世来のステ

ンレス類製のものと比較して軽量で、競伝渉性が良く、しかもCVD法やドライ・エッチングに使用するガスに対する耐食性がステンレス類製のものと四等の実空チャンパを簡単に製むすることができる。特に競伝渉性に緩れているので、従来のものに比べてCVD装置およびドライ・エッチング装置の作曲時のペーキング処理を短載することができる。

また、本体および強体をアルミニウム材からつくるのであるから、ステンレス精材からつくる場合に比較して加工が容易である。

また、アルミニウムはステンレス側に比べて 裏面の放出ガス係数が小さいので、CVD 装置 およびドライ・エッチング装置の作動時にチャ ンパ内の冥空度を低下させるおそれが少ない。 さらに、イオンプレーティング法により皮膜 特開昭62-103379 (4)

を形成するのであるから、皮膜の形成時この皮膜に水分が吸着していることはなく、この方法によって製造された真空チャンパをCVD装置およびドライ・エッチング装置に使用するさいには、 従来から行なわれているCVD装置およびドライ・エッチング装置の作動時のベーキング処理を施すだけでよい。

1**X** F

特許出願人 昭和アルミニウム株式会社 分割 代 理 人 単 本 项 之 助の

外 4 名